



### Descripción:

El horno IR T-962C cuenta con un avanzado control de temperatura, controlado con un microprocesador que garantiza una estabilidad térmica superior y una gran fidelidad para con los ajustes efectuados. Este horno puede utilizarse para tecnologías SMD difíciles de soldar manualmente, como BGA. Es ideal para pequeñas producciones y prototipos.

Todo el proceso se lleva a cabo en forma automática, requiriendo sólo el ajuste inicial por parte del usuario.

Este modelo de horno cuenta con calefactores de gran potencia, para garantizar un excelente trabajo con estaño sin plomo.

#### ★. (1) Gran área de trabajo:

El área de trabajo efectivo se extiende por: 400x600mm

#### ★. (2) Memoria para 8 curvas de trabajo

El horno cuenta con una memoria para 8 curvas (perfiles) de trabajo, para controlar el calentamiento y enfriamiento del material, protegiendo los componentes y plaquetas de sobrecalentamiento.

#### ★. (3) Estabilidad térmica superior

Con una potencia máxima de calentamiento de 2500W y un flujo de aire convectivo, se logra una estabilidad térmica que garantiza la perfecta soldadura en todo el área efectiva de trabajo.

#### ★. (4) Diseño estético y eficiente

Con un diseño estético y de pequeño tamaño, el horno T-962C puede ser colocado en las mesas de trabajo, sin comprometer la armonía de las mismas.

#### ★. (5) Parámetros

- Área de trabajo: 400x600 mm
- Tamaño: 68.4X50.4X22.5 cm
- Potencia nominal: 2500W
- Tiempo de trabajo (según perfil): 1~8 min
- Alimentación: AC220V /50HZ

#### ★. (6) Repuestos

- Calefactor IR: HOP962CH 220V/430W